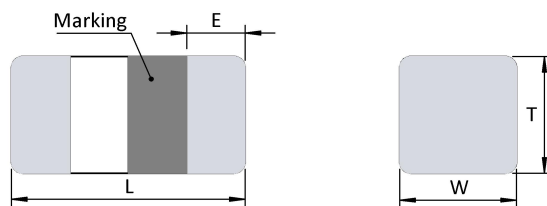
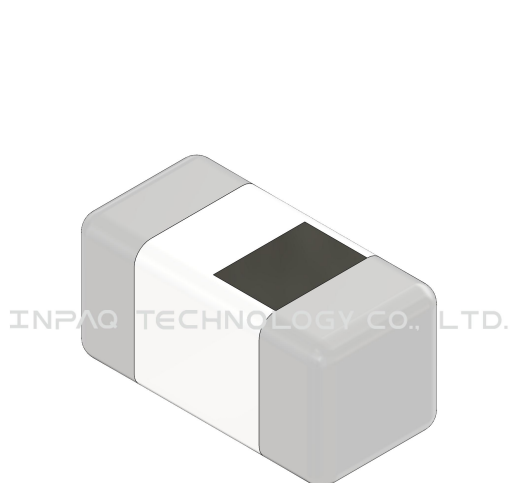


MCI0603TG1N1_HBP



外观&形状



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



L	0.60±0.03
W	0.30±0.03
T	0.30±0.03
E	0.15±0.05

(unit:mm)

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

规格

長(公釐)	0.6±0.03
寬(公釐)	0.3±0.03
高(公釐)	0.3±0.03
尺寸代碼 英吋(公釐)	0201(0603)
感值(nH)	1.1
公差	B(±0.1nH), C(±0.2nH)
測試頻率(MHz)	500
最大值直流阻抗(Ω)	0.14
最大溫升電流(mA)	600
最小值品質因素	12
最小值自我諧振頻率(MHz)	17000
操作溫度℃	-55~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- Particular ceramic material and coil structure provide high frequency application range up to 10GHz.
- Small size and low profile.
- Available in various sizes.
- Excellent solderability and heat resistance.

包装讯息

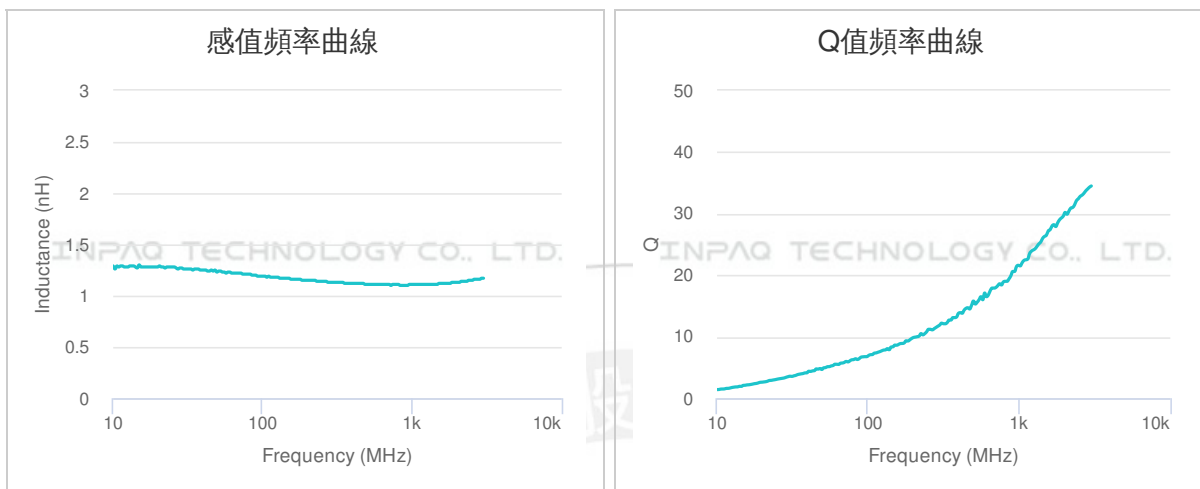
包装尺寸(Inch)	包装類型	標準包裝(PCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Paper type	15000	0.00018	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

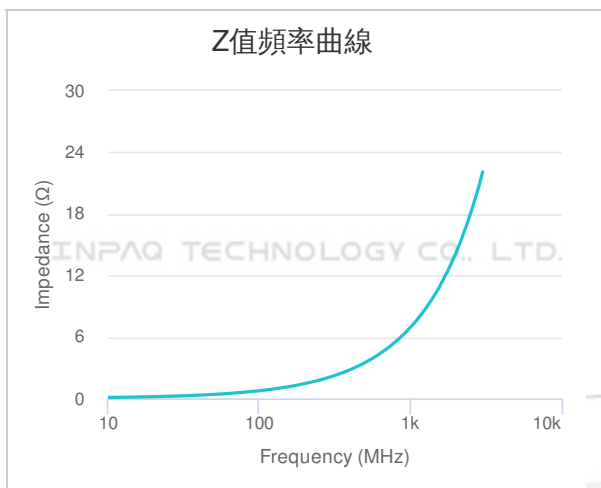
特性曲线



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 5/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。